PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-209532

(43) Date of publication of application: 30.07.1992

(51)Int.Cl.

H01L 21/308 C23F 1/24

(21)Application number: 02-405355

(71)Applicant : NIPPON STEEL CORP

(22)Date of filing:

06.12.1990

(72)Inventor: IWASAKI TOSHIO

KAWAKAMI KAZUTO HAGA HIROTSUGU

(54) SELECTIVE ETCHANT FOR SILICON CRYSTAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To completely eliminate the danger of an operation due to a liquid containing chromium (VI), to completely eliminate the contamination of surroundings and to make the performance of the title etchant equal to or superior to the liquid by a method wherein nitric acid instead of chromium (VI) is contained as an oxidizing agent and the ratio of contained components is made optimum.

CONSTITUTION: An etchant which is used to selectively etch a silicon crystal is composed of the following: 36.5 to 49.5vol.% nitric acid as an oxidizing agent; 1.5 to 5vol.% hydrofluoric acid as an oxide solvent; 12.5 to 33.5vol.% acetic acid as a reaction buffer agent; and water and unavoidable impurities as the remaining part. When a crystal including defects is etched by using the etchant composed of the components, a clear etching pit which reflects the shape of the defects is revealed irrespective of a crystal orientation on the surface, and the surface is roughened little. As a result, it is possible to accurately judge the type, the size, the density, the position, the distribution and the like of the defects. Thereby, it is possible to clarlify a crystal defect which causes the operation error, of a highly integrated operation element, whose cause has been unaccountable so far and to enhance the production yield of a device. In addition, it is possible to completely eliminate the danger of an operation and the contamination of surroundings and to make the performance of the title etchant excellent.

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平4-209532

(43)公開日 平成4年(1992)7月30日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

H 0 1 L 21/308

B 7342-4M

7179-4K

技術表示箇所

C 2 3 F 1/24

審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

(21)出願番号	特願平2-405355	(71)出願人	000006655
		•	新日本製鐵株式会社
(22)出願日	平成2年(1990)12月6日		東京都千代田区大手町2丁目6番3号
		(72)発明者	岩崎 俊夫
			神奈川県川崎市中原区井田1618番地 新日
			本製鐵株式会社第1技術研究所内
		(72)発明者	川上 和人
			神奈川県川崎市中原区井田1618番地 新日
			本製鐵株式会社第1技術研究所内
		(72)発明者	芳賀 博世
	·		神奈川県川崎市中原区井田1618番地 新日
	•		本製鐵株式会社第1技術研究所内
		(74)代理人	弁理士 椎名 彊 (外1名)

(54) 【発明の名称】 シリコン結晶選択エツチング液

(57)【要約】

〔目的〕 シリコンウェハ表面および結晶内の結晶欠陥 検査に用いられるシリコン結晶選択エッチング液を従来 の六価クロム含有液による作業の危険性及び環境汚染を 避け、しかも、同液と同等或いはより優れた性能を有す るエッチング液にある。

[構成] 硝酸36.5~49.5体積%、弗酸1.5 ~5体積%、酢酸12.5~33.5体積%、及び残部 が水および不可避なる不純物からなる。

•

【特許請求の範囲】

【請求項1】 硝酸36.5~49.5体積%、弗酸1.5~5体積%、酢酸12.5~33.5体積%、及び残部が水および不可避なる不純物からなることを特徴とするシリコン結晶選択エッチング液。

1

【請求項2】硝酸38.5~46体積%、弗酸1.5~5体積%、酢酸16.5~29体積%、及び残部が水および不可避なる不純物からなり、かつ表面の結晶方位が(100)方向である結晶に対して適用されることを特徴とするシリコン結晶選択エッチング液。

【請求項3】硝酸 $41\sim49.5$ 体積%、弗酸 $1.5\sim5$ 体積%、酢酸 $12.5\sim27$ 体積%、及び残部が水および不可避なる不純物からなり、かつ表面の結晶方位が(111)方向である結晶に対して適用されることを特徴とするシリコン結晶選択エッチング液。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、シリコンウェハ表面 および結晶内の結晶欠陥検査に用いられるシリコン結晶 選択エッチング液に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、シリコンウェハ表面および結晶内 の結晶欠陥評価に最も用いられるシリコン結晶選択エッ チング液には、酸化剤として重クロム酸や重クロム酸力 リウム等の六価クロムが含まれており(例えば、Wri ght液 (成分比/HF 60ml+HNO; 30m 1+H2O 60m1+CrO3 (5M) 30m1+Cu (NO₃) · 3 H₂O 2 g + 氷酢酸 6 0 m l ; Jour nal of Electrochmical Soc iety, 124巻 (1977) P. 757) や、Si rtl液(成分比/HF:CrO;(5M)=1:1; Zeitschrift fur Metallkun de, 52巻 (1961) P. 529] 等がある。)、 作業時の危険性や環境汚染が問題視され、六価クロムが 含まれていない選択エッチング液の開発が期待されてい た。また、今までにも酸化剤として六価クロムの代わり に硝酸を含んだ選択エッチング液の報告はあるが、報告 された成分比では(例えば、Dash液〔成分比/H F: HNO: : CH: COOH=1:3:10; Jour nal of Applied Physics, 27 巻 (1956) P. 1193] や、Schmme l 液 (成分比/HF:HNO1=155:1; Journa l of Electrochemical soci e t y, 1 2 3 巻 (1 9 7 6) P. 7 3 4) 等があ る。)、上記の六価クロムを含有するエッチング液に匹 敵する性能は得られなかった.

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記欠点を解消するために、酸化剤として六価クロムの代わりに硝酸を含有させ、かつ含有成分比を最適化することによっ 50

て六価クロムによる作業の危険性および環境汚染を絶廃させつつ、従来の六価クロム含有のエッチング液と同等あるいはより優れた性能を有するエッチング液を提供することを目的とするものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、シリコン結晶を選択的にエッチングするエッチング液に関するものであり、酸化剤として硝酸36.5~49.5体積%、酸化物溶解剤として弗酸1.5~5体積%、反応緩衝剤として酢酸12.5~33.5体積%、及び残部が水および不可避なる不純物からなることを特徴とする。また、上記配合内で、所定の成分に調整すればエッチングする結晶方位を選択することを可能にするものである。

[0005]

【作用】半導体結晶を基板として製造された集積演算素子内に結晶欠陥が発生した場合、リーク電流や信号のの結晶欠陥の低減、発生制御をすることが極めて重要となる。そのためには、これらの欠陥の同定を行ない、正れらの欠陥の同定を行ない、正れらの欠陥の同定を行ない、選択エッチングはである。これは、欠陥を含む結晶を選択性を有する液でエッチングし、欠陥部分をエッチとして現出させ、光学顕微鏡で観察する方法である。選択エッチングを立り、で、変換測定であることを除けば、手法が極めるで、欠陥の種類の同定や密度分布測定が可能である。特に数個/cm²オーダーの低密度な欠陥を検出したり、ウェハ面全体の分布を測定する際には極めて有効な手段となる。

【0006】本発明のエッチング液の成分範囲である、 硝酸 3 6. 5~49. 5体積%、弗酸 1. 5~5体積 %、酢酸12.5~33.5体積%、及び残部が水およ び不可避なる不純物からなる液を用いて、欠陥を含む結 晶をエッチングすると、表面の結晶方位によらず欠陥形 状を反映した明瞭なエッチピットが現出し、表面荒れも 少ないため、欠陥の種類、大きさ、密度、位置、及び分 布等を正確に判断することができる。しかし、硝酸が3 6. 5体積%未満、あるいは弗酸が1. 5体積%未満、 あるいは酢酸が33.5体積%超の場合には、表面荒れ 40 が増加しかつエッチピット形状が実際の欠陥形状と異な るため、選択エッチング液としては不適となる。また、 硝酸が49.5体積%超、あるいは弗酸が5体積%超、 あるいは酢酸が12.5体積%未満の場合には、エッチ ピットが明瞭には現出しなくなり、選択エッチング液と しては不適となる。更に、上記成分範囲内で、各結晶方 位に対して特に優れた性能を有する液の成分範囲が存在 する。硝酸38.5~46体積%、弗酸1.5~5体積 %、酢酸16.5~29体積%、及び残部が水および不 可避なる不純物からなる選択エッチング液を用いて、表 面の結晶方位が(100)方向である結晶欠陥を含む結

3

晶をエッチングすると、エッチピット形状が実際の欠陥 形状に極めて近く、表面荒れが少ないため、欠陥の種 類、大きさ、及び形状を判断する際に、特に有利であ る。また、硝酸41~49.5体積%、弗酸1.5~5 体積%、酢酸12.5~27体積%、及び残部が水およ び不可避なる不純物からなる選択エッチング液を用い て、表面の結晶方位が(111)方向である結晶欠陥を 含む結晶をエッチングすると、エッチピットが極めて明 瞭で、表面荒れが極めて少ないため、欠陥の種類、大き さ、及び密度を判断する際に特に有利である。

【0007】従来用いられてきた選択エッチング液とし ては、(100) 結晶に対してはWright液(成分 比/HF 60ml+HNO; 30ml+HiO 60 ml+CrO₁ (5M) 30ml+Cu (NO₁) · 3H 20 2g+氷酢酸60ml)が、(111)結晶に対 してはWright液及びSirtl液(成分比/H F:CrO₁ (5 M) = 1:1) が掲げられる。本発明 の、硝酸36.5~49.5体積%、弗酸1.5~5体 積%、酢酸12.5~33.5体積%、及び残部が水お よび不可避なる不純物からなるエッチング液で結晶欠陥 を含む結晶をエッチングすると、欠陥形状を反映した明 瞭なエッチピットが現出することや表面荒れが少ないこ との点で、表面の結晶方位によらずWright液と同 等かあるいは優れている。また、硝酸38.5~46体 積%、弗酸1.5~5体積%、酢酸16.5~29体積 %、及び残部が水および不可避なる不純物からなるエッ チング液で、結晶欠陥を含む表面の結晶 方位が (10 0) 方向の結晶をエッチングすると、エッチピットの形 状が実際の欠陥形状に極めて近いことや表面荒れが少な いことの点で、Wright液の場合より優れている。 さらに、硝酸41~49.5体積%、弗酸1.5~5体 積%、酢酸12.5~27体積%、及び残部が水および 不可避なる不純物からなる液で、結晶欠陥を含む表面の 結晶方位が(111)方向の結晶をエッチングするとエ ッチピットの形状が極めて明瞭でかつ表面荒れが極めて 少ないことの点で、Wright液及びSirtl液の 場合より優れている。

* [0008]

【実施例】表1に、本発明のエッチング液を用いた実施 例について示す。いずれも六価クロムを含んでいない。 図1.2は、本発明を各々(100)結晶及び(11 1) 結晶に適用し、結晶内に存在する酸化誘起積層欠陥 を現出させたときのエッチピットのスケッチ例である。 比較として六価クロムを含有するWright液(成分 比/HF 60ml+HNO; 30ml+H:O60m 1+CrO₃ (5M) 30m1+Cu (NO₃) · 3H₂ 10 O 2g+氷酢酸 60ml) により現出させた積層欠 陥のエッチピットスケッチも合わせて 示す。試料は、 (100)結晶、(111)結晶とも窒素雰囲気中で8 00℃16時間保持後、一度室温に降温し、ひきつづい て酸素雰囲気中で1100℃4時間保持することにより 結晶内の(111)の結晶面上に積層欠陥を誘起させ た。エッチングは、まず10%弗酸に30分試料を浸 し、酸化膜を除去した後、24~27℃でエッチングを 行ない、微分干渉顕微鏡でエッチ ピット形状を観察し た。この結果より、六価クロムを含有しない本発明のエ ッチング液は、硝酸36.5~49.5体積%かつ弗酸 1. 5~5体積%かつ酢酸12. 5~33. 5体積%の 範囲において、欠陥形状を反映した明瞭なエッチピット が現出することや表面荒れが少ないことの点で、比較例 の六価クロム含有のWright液に匹敵する性能を有 することが分かる。特に、(100)結晶に対しては、 硝酸38.5~46体積%かつ弗酸1.5~5体積%か つ酢酸16.5~29体積%の範囲において、エッチピ ット形状が実際の欠陥形状に極めて近いことや表面荒れ が少ないことの点で、Wright液より性能が優れて いることが分かる。また、(111)結晶に対しては、 硝酸41~49.5体積%かつ弗酸1.5~5体積%か つ酢酸12.5~27体積%の範囲において、エッチピ ット形状が極めて明瞭でかつ表面荒れが極めて少ないこ との点で、Wright液より性能が優れていることが 分かる。

[0009]

【表 1 】

(表示は体積%)

						エッチピット形状	
被名称		荷酸 弗酸	弗職	群職	*	(100)	(111) .
本発明	1	38.6	2.9	33.1	27.4	燥型	相円形
	2	49.5	2.4	12.7	35.4	蝶型	三角形
	3	46.0	1.8	19.7	32.5	楕円形	三角形
	4	42.0	5.0	27.0	26,0	楕円形	三角形
•	5	38.8	3.1	29.0	29.0	やや鉄型	相円形
	в	38.8	3.1	16.7	41.3	や や 森 段	槽円形
	7	41.4	3.3	24.3	31.0	- 楕円形	三角形
比較例	8	58.5	1.9	10.4	31.2	(現れず)	(現れず)
	9	41.4	6.6	17.8	34.2	神状	(表面常れ)

[0010]

合、従来の六価クロム系選択エッチング液に匹敵するあ

【発明の効果】本発明を半導体結晶欠陥評価に用いた場 50 るいはそれより優れた性能を持つために、今まで原因不

明とされてきた高集積演算素子の演算エラーの原因となる結晶欠陥の解明が可能となり、しいてはデバイス製造 歩留まり向上へ結びつくなど、工業上の効果は大である。また、本発明は六価クロムを含有しないため、作業 上の危険性、あるいは環境汚染への問題が解決される 上、今まで付帯設備として必要であった六価クロム廃液 保管・処理設備が不必要となり、その方面での工業上の 効果も大である。

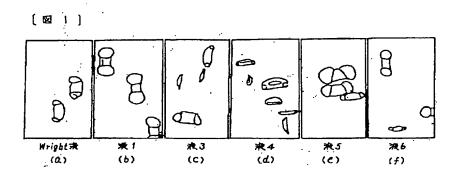
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を(100)結晶に適用し、結晶内に存 10

在する酸化誘起積層欠陥を現出させたときのエッチピットのスケッチの例である。比較例として、六価クロムを含有するWright 1ght 1でにより現出させた積層欠陥のエッチピットのスケッチも合わせて示してある。

【図2】本発明を(111)結晶に適用し、結晶内に存在する酸化誘起積層欠陥を現出させたときのエッチピットのスケッチの例である。比較例として、六価クロムを含有するWright液により現出させた積層欠陥のエッチピットのスケッチも合わせて示してある。

【図1】



[図2]

